(19 日本国特許庁(JP) (1) 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-206660

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月16日

C 09 D 5/44

PRJ

7107 - 4 J

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全9頁)

カチオン電着塗料組成物 会発明の名称

> 願 平1-26488 ②特

題 平1(1989)2月3日 御出

加発 明 者 涼 ш 稌 大阪府茨木市見付山1丁目9番13号

@発 明 者 白 坂 彰 敏 兵庫県川西市久代4丁目4番18号

勿出 顋 人 神東塗料株式会社

兵庫県尼崎市南塚口町 6丁目10番73号

明 净田

1. 発明の名称

カチオン電着歯料組成物

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. カチオン型水性樹脂の水性分散液と既架橋 微小樹脂粒子とを含有し、前記既架構蔵小樹 脂粒子が、活性水素含有化合物(A)と活性 二重結合含有化合物(B)との内部架構され た付加重合体よりなり、かつカチオン性基を 含有することを特徴とするカチオン電着塗料 组成物.
  - 2. 化合物 (A) が、活性水素基を分子中に少 なくとも2個有する化合物である請求項1.記 載のカチオン電着塗料組成物。
  - 3. 化合物(B)は、カルボニル基に隣接する a、Bエチレン性二重結合を分子中に少なく とも2個有する化合物である請求項1.記載の カチオン電着塗料組成物。
  - 4. 既架橋筬小樹脂粒子中のカチオン性基は、 化合物(A)および又は化合物(B)に含ま

れるアミノ基であり、1g当たり0、3~3 ミリグラム当量含有される請求項1.記載のカ チオン電着塗料組成物。

3. 発明の詳細な説明

.(産業上の利用分野]

本発明は、被塗物端面の防錆(以下エッヂ 防錆と呼ぶ)に優れたカチオン電着塗料組成 物に関するものである。

〔従来の技術及び発明が解決しようとする問

従来、塩基性基を有する樹脂を有機酸で中 和し、水で希釈したカチオン型水性液に直流 電気を通じ、陰極被塗物を被覆するカチオン 電着塗装は産業上広い範囲にわたって利用さ れており、そのための組成物も積々考案され ている.

しかしながら、従来の組成物は近年の自動 車防鎖に対する要求、すなわち、高水準のエ ッチカバー性能(ひいてはエッチ防錬性)へ の要求を満たしていない。被強物の他の部位

本発明者らは、カチオン電着歯科のエッチ防錆力向上について鋭意研究を重ねた結合を有活性水素含有化合物と、活性な二重結合を有する化合物より合成され、粒径が 0.05 μ~3 μの既架構微小樹脂粒子の水性分散液を、従来公知のカチオン電着歯科に添加することにより、従来と同様な外観、防錆性を保持し

たまま、優れたエッヂ防鎖が得られることを

(問題点を解決するための手段)

、特開昭 6 0 - 9 0 2 7 3 号公報)等のアミノ基合有樹脂またはスルホニウム基合有樹脂 あるいはホスホニウム基合有樹脂等が挙げられる。

上記カチオン型水性側脂は酸で中和して水分散型または水可溶性にして使用される。使用し得る酸は鉱酸または有機酸のいずれであってもよく、例えば硝酸、乳酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、塩酸、リン酸および硫酸が挙げられる。

水性強料組成物は水を主とする分酸溶液であるが、水の他に他の溶液、例えば炭化水素、アルコール、エステル、エーテルおよびケトン類を添加してもよい。これらの溶剤の量は重要ではないが樹脂固形分に対しり、1~40重量%、好ましくは0.5~25重量%である。

本発明のカチオン電着値料組成物は、カチオン型水性樹脂に必要に応じて公知の硬化剤、例えばメラミン樹脂またはブロック化ボ

見いだし、本発明の完成に至った。

本発明は、カチオン型水性樹脂の水性分散液と既果構数小樹脂粒子とを含有し、前記既果構微小樹脂粒子が、活性水素含有化合物(A)と活性二重結合含有化合物(B)との内部架構された付加重合体よりなり、かつカチオン性基を含有することを特徴とするカチオン電着強料組成物である。

リイソシアネート化合物またはエステル交換 硬化剤を配合してもよい。

本発明カチオン電着強料組成物は、硬化触媒としてコバルト、マンガンの有機酸塩、色しては一般化マンガン又は有機スズ化合物を活動してもよい。コバルト、マンガン、疾動性合物、が出いたが、対しては一般化マンガンは酸化力がある。 を機嫌として、ジブチルスズオキサイドのはは では、ジブチルスズオキサイト合物は では、ジブチルスズオキサイトのが では、ジブチルスズオキサイトのが では、ジブチルスズオキカイトのが では、ジブチルスズオキカイトのが がある。

含有量は金属に換算して樹脂固形分に対して 0.005~20重量%、好ましくは 0.05~2.0重量%である。

本発明のカチオン電着歯科組成物はさらに 顕料、例えば珪酸アルミニウム、沈降性硫酸 パリウム、カオリン、沈降性炭酸カルシウム 等の体質顕料、酸化チタン、カーボンブラッ ク、亜鉛華、ベンガラ、二酸化マンガン等の 着色顔料、ストロンチウムクロメート、クロ ム酸鉛、塩基性珪酸鉛、リンモリブデン酸ア ルミなどの防鎖顔料を添加してもよい、これ らの顔料は限定的ではない。

本発明カチオン電着歯科組成物はさらに他の添加剤を添加してもよい。添加剤の具体例は界面活性剤、アルコール、ケトン、エーテル等の有機溶剤、流れ調整剤、集外線吸収剤、界面活性剤等がある。

本発明のカチオン電着強料組成物はディップ、スプレー等の強装方法により強装できるが、電着強装が好適である。電着を行う条件は一般の電着する条件と類似する。印加低低で発生でもよく、例えば1ボルトの範囲である。電流密度は通常が形成でよりである。である。である。

0.3~3.0ミリョ当量のアミノ基を含有する必要がある。このアミノ基はこれら化合物のどちらか一方にだけ含有されていてもよい。

一方1分子中に少なくとも2個以上の活性 2 重結合を含有する化合物(B)の活性2重 電看において、被覆組成物は種々の電気伝導性支持体、特に金属、例えば側、アルミニウム、網、マグネシウム等ばかりでなく、金属化プラスチックや伝導性カーボン被覆物等に適用できる。

結合とはカルボニル基に隣接するα、βエチレン性2重結合であり、かかる化合物(B)とは、かかる2重結合を1分子中に2個以上合有している化合物及び、これらの2重結合を1分子中に1個合有した化合物の2分子以上含有した化合物の1分子以上で変性された上記一般に公知な歯料用側脂を包含する・

ここでかかる変性とは以下に示すような一般に公知な反応により樹脂と上記化合物とを結合させることであるが、この時に、変性後の組成物 1 分子中に少なくとも 2 個以上の活性水素あるいは活性 2 重結合が残存している必要がある。

上記化合物と上記樹脂との反応は次の例があげられる。

- (a)分子内に1個以上の第1級アミノ基及び第 2級アミノ基を有するアミン化合物と樹脂中 のエポキシ基との反応。
- (b) かかるアミン化合物とポリエステル樹脂中

のカルポキシル基とのアミド化反応。

- (c)かかるアミン化合物及びまたは分子内に1個以上の第1級アミノ蓋または第2級アミノ 蓋を有しかつ1個以上の水酸蓋を持つアミン 化合物と樹脂中のイソシアネート基とのウレ タン反応またはビュウレット化反応.
- ( d ) 分子内に 1 個以上の第 2 級アミンを有し、 少なくとも 1 個以上の第 1 級アミノ基を有するアミンとケトンより誘導されるケチミン化合物とエボキシ基との反応後加水分解によりケトンを分離させ第 1 級アミノ基を再生させる方法。(特開昭 5 9 - 1 2 9 2 7 0 参照)
- (e) ポリメルカプト 化合物 中のメルカプト基と 樹脂中のエポキシ基との反応。
- (f)上記倒脂中の水酸基と上記活性メチレン基 含有化合物とのエステル化反応及びエステル 交換反応。 (特開昭 5 7 - 8 3 5 6 8 参照)
- (8)上記活性2重結合含有化合物と上記樹脂中 の水酸基とのエステル化またはエステル交換 反応または上記樹脂中のエポキシ基とのエー

ルアミン、メチルアロバノールアミン等第2 級アルキルアルカノールアミン、モノメチル アミノエチルアミン、モノエチルアミノエチ ルアミン、モノメチルアミノアルヒルアミン . モノエチルアミノアロピルアミン等 1 分子 中に1個の第1級アミノ基と1個の第2級ア ミノ基を有するジアミン、エチレンジアミン 、1,4ブタンジアミン、1,6ヘキサンジ アミン、フェニレンジアミン、ピペラジン等 等第1級ジアミン、ジエチレントリアミン、 トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペ ンタミン、ペンタエチレンヘキサミン等ポリ アミン及び上記ジまたはポリアミンとアジビ ン酸、アゼライン酸、マレイン酸等の有機ジ カルボン酸との額合生成物であるポリアミド ポリアミン及び上記アミン化合物のうちモノ メチルアミノエチルアミン、モノエチルアミ ノプロピルアミン、ジエチレントリアミン、 ジブチレントリアミン等の1分子中に1個の 第2級アミノ茲を有しかつ1個以上の第1級 上記カチオン性を付与するためのアミノ基 導入方法としては、化合物 (A) 中の活性水 素がアミノ基により導入されている場合はこ

テル化反応 (特開昭 5 7 - 8 3 5 6 8 参照)

素がアミノ基により導入されている場合はこのアミノ基がカチオン性を付与し、それ以外の場合は、アミノ基含有化合物を化合物(A)並びに化合物(B)にこれら活性水素及び活性2重結合が反応により失なわれることのないように公知のあらゆる化学反応により結合させて得る。

かかる第1級または第2級アミノ基を含むする化合物としては、モノメチルアミン、モノブチルアミン、モノブチルアミン、モノブロピルアミン等の第1級アルキルアミン、モノブタノールアミン、ジエチルアミン、ジブチルアミン、ジアロパノールアミン、ジオルエタノールアミン、エチルエタノールアミン、エチルエタノー

アミノ基を含有するポリアミンとメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトンとの反応により得られるケチミン化合物等が挙げられる。

上記チオール基を含有する化合物としては 例えばグリコール、ポリエステルポリアとはポリアーテルポリオールまたはポリアとはポリアとはポリアとはポリアとなる。 をモノメルカアトモノカルボン酸ある。Rは炭 素原子数1~20の置換アルキレンを含むメルル キレンのような2個有機残甚、R'はメルルやエチルのようなC」~C4のアルキルルを 表すりで示されることで調整されるものが挙 デルを反応させることで調整されるものが挙 げられる。

かかるボリエステルボリオールとしては例 えば、エチレングリコール、アロビレングリ コール、ネオペンチルグリコール、シクロヘ キサンジメタノール等とテレフタル酸、ヘキ サハイドロフタル酸、アジピン酸、アゼライ ン酸等の有機ジカルボン酸あるいはこれらの 無水物と反応させて得られる重合ポリエステ ルが挙げられる。

ć ,, ,

かかるポリエーテルポリオールとしては例 えば、ポリ (オキシテトラメチレン) グリコ ール、ポリ (オキシエチレン) グリコール、 ポリ (オキシアロピレン) グリコール等が挙 げられる。

かかるポリアミンとしては例えば、上記ジ またはポリアミン及びポリアミンおよびポリ アミドポリアミン等が挙げられる。

かかるモノメルカプトモノカルボン酸としては、メルカプト酢酸、2-メルカプトプロピオン酸、3-メチルカプトプロピオン酸等が挙げられる。

上記活性メチレン基含有化合物としては、例えばマロン酸、マロン酸モノメチルエステル、マロン酸モノエチルエステル、マロン酸モノブチルエステル、マロン酸ジメチルエステル、コハク酸

ル、エステル、エーテル、ケトン等の溶剤及 びギ酸、酢酸、乳酸、プロピオン酸等の有機 酸を加え、室温~150℃の温度で充分に攪 拌混合した後、水または上記有機酸の水溶液 または太恭明の必須成分である カチオン質 着可能な水性樹脂の水性分散液と混合し、室 温~95℃の温度で撹拌して付加重合反応を させて得られる。当然化合物(A)と化合物 (B)を混合し加熱した段階で長時間保持す れば、付加重合反応が充分行われゲル化物が 製造されてしまうため、付加重合反応が全く 起こらないか、一部だけ起こった時点で次の 水または有機酸水溶液またはカチオン電着可 能な水性分散液と混合し、これら媒体中に微 小粒子として分散した後、付加重合反応を完 全に行わせ内部既架構粒子とする。

本発明における既架機微小樹脂粒子は、前記カチオン電着可能な水分散性樹脂固形分100重量部あたり、0.1~40重量部添加されているが好ましく、0.1重量部未満では

、コハク酸モノエチルエステル、コハク酸ジ ブチルエステル、シアンアセトアミド、シア ジ酢酸、シアン酢酸エチルエステル。アセト 酸メチルエステル、アセト酢酸エチルエステ ル、アセト酢酸ブチルエステル等が挙げられる。

本発明に用いる α 、 β エ チ レン性不飽和か ルボニル 化合物としては、例えば、アクリル 酸、メタクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、イタコン酸、ケイ皮酸及びこれらとメタノール、エ タ ノール、アクルアルコール、エ チ レングリコール、ア ロ ピレングリコール、エ チ レングリコール、ア ロ ピレングリコール・リメチロール ア ル パンタ エ リスリトール、フェノール、4 ・ 4 ジフェノールアロバン等とのエステル 化合物が挙げられる。

### 既架構敞小樹脂粒子の製造法

本発明に用いる既架橋数小樹脂粒子は、上記活性水素含有化合物(A)と活性2重結合含有化合物(B)と必要により水、アルコー

充分な増面防舗性能が得られず、また40重量部より多く添加すると、既架橋の性質上、電着塗装中のジュール熱で溶隔せず、当分野で含われるところの塗膜抵抗が均一に得られないため、欠陥の多い不均質な塗膜が得られなかったり、充分なつきまわり性が得られなかったりし好ましくない。

## (実施例)

以下に具体的実施例を挙げ本発明をさらに詳しく述べるが本発明はこれらに限定されるものではない。なお実施例中に特記せぬ限り部および%は全て重量基準である。

# 活性水素含有化合物 (A) 製造例 製油例 1

温度計、環流管、攪拌器のついた3以4ツロフラスコに、エポキシ当量475のビスフェノールA型エポキシ樹脂950部、プロビレングリコールメチルエーテル588部を仕込み、攪拌下で110℃に加熱し、溶解させる。その後80℃に冷却し、メチルエチルケ

トン2モルとジエチレントリアミン1 モルとから調整されたジケチミン化合物 4 2 2 部を加え、80℃で2時間保持した後、酢散12 部と純粋180部を加え、80℃で1時間反応させて1分子中に第1級アミノ基を2個含有する化合物A-1を得た。

#### 製造例 2

. t .

製造例 1 と同様な 3 な 4 ツロフラスコに、 メチルメタリレート と 2 ー ヒドロキシエチル メタクリレートの比が 1 : 1 から成る数平均 分子量 2 2 0 0 のアクリルボリオール側 脂の メチルエチルケトン溶液 (側脂固形分 7 5 %、水酸基当量 2 1 6 mg K O H / 樹脂固形分 7 5 % マロン酸モノエステル 4 5 2 部、ジェチルベンジルアミン3 部を加え、1 6 5 ℃で3 時間 反応させ酸価 2 5 の化合物 A - 2 を得た。 製造例 3

製造例 1 と同様な 3 は 4 ツロフラスコに、エボキシ当量 9 5 0 のビスフェノールド型エ

ルイソブチルケトン溶液(固形分91.5%) 376部を60分にわたり適下し、半ブロック化イソシアネート化合物を調整する。この化合物を先のボリエテルボリオール樹脂液に除々に加え70℃で3時間反応させて化合物A-4を得た。

# 活性 2 重結合含有化合物 (B)製造例 製造网5

ボキシ樹脂 9 5 0 部とエチレングリコールブチルエーテル 4 0 7 部を仕込み撹拌下で 110 でにて溶解させる。 その後 60 でまで冷却し、ジエタノールアミン 1 0 5 部を加え、 1 2 0 でで 2 時間 反応させる。 その後メルカプト安息香酸 4 6 2 部を加え、 1 7 0 でで 5 時間 反応させて 酸価 1.5 の化合物 A - 3 を得た。
製造例 4

製造例 1 と同様な 3 な 4 ツロフラスコに、水酸基価 2 1 5 mg K O H / g のポリエステルポリオール 樹脂 (日本ポリウレタン社製ニッポラン 1 1 0 0 0 部、メチルイソブチルケトン 4 7 2 部を仕込み、機件下 7 0 ℃で溶解させる。

一方同様な 2 は 4 ツロフラスコにメチルイソブチルケトン 3 4 0 部、 2、 4 トリレンジイソシアネート 3 4 8 部を仕込み、機件下で25~30 ℃にて、モノメチルアミノアロビルアミン 1 モルとメチルイソブチルケトン 1 モルとから調整されたケチミン化合物のメチ

# 製造例 6

製造例 1 と同様な 1 は 4 ツロフラスコに、無水マレイン酸 1 9 6 部と 2 ーヒドロキシエチルアクリレート 2 3 2 部を仕込み 6 5 ℃でトリエチルアミン 0 . 9 部加え 1 時間反応させて酸値 2 6 0 mgK O H / g の化合物を調整する。

別の3な4ツロフラスコに、エボキシ当量 180のノボラック型エボキシ樹脂1200 部、エチレングリコールブチルエーテル51 4都ジエタノールアミン490部を仕込み、 90℃で1.5時間反応ささせた後、上記無水 マレイン酸と2-ヒドロキシエチルアクリレ ートとの化合物428部、ハイドロキノン2 部を加え、120℃で3時間反応させ酸価 0.5の化合物B-2を得た。

# 製造例7

製造例 1 と同様な 3 は 4 ツロフラスコに、トルエン 5 1 4 部を仕込み、約 1 1 0 ℃で遺流させる。これに、別容器に n ーブチルアク

リレート 2 0 0 部、メチルメタクリレート 4 0 0 部、 2 ー ヒドロキシエチルメタクリレート 4 0 0 部、ジー t ー ブチルパーオキ サイド 5 0 部を仕込み 復 拌混合 した 6 のを、 3 時間に渡って 満下し、その後 1 1 5 ℃で 2 時間反応を抜けた後、8 0 ℃に冷却する。

続いて無水マレイン酸 2 9 4 部とトリブチルアミン 1 0 部を加え、 1 0 0 ℃で 4 時間反応させ酸価 1 3 0 mg K O H / g の反応物を得た。グリシジルメタクリレート 4 2 6 部を加え 1 2 0 ℃で 4 時間反応させて酸価 3 . 5 mg K O H / g の化合物 B - 3 を得た。

# 既架橋微小樹脂の製造例

#### 製造例8

· ,, ,

製造例 1 と同様な 3 な 4 ツロフラスコに、上記化合物 B - 1 、10 67部、変性脂肪族ポリアミン ( 旭電化社製アデカハードナーEH-266、アミン価 3 4 5 mg K O H / g ) 3 0 0 部及びイソアロパノールアミン 3 2 5 部を加え、攪拌下で 6 0 ℃にて 3 0 分混合する。

時間混合する。その後半酸13.8部を加え 10分間混合した後、製造例8と同様にして 越水2500部中に、かかる樹脂混合物83 3部を20分間に渡り除々に加えた後、60 ℃で3時間撹拌を続け、既架橋微小樹脂粒子 の水分散液 I を得た。これの固形分は20% 、塩基値は29ミリ8当量/g、粒径は0.3 ルゲル分率は88%であった。

## 製造例10

製造例1 と同様な5 な4 ツロフラスコに、 上記化合物 A - 2、400 部、上記化合物 B - 2、500 部、エチレングリコールエチルエーテル330 部、酢酸19.2 部を仕込み、60℃で2時間攪拌混合を行った後、越水1950 部を徐々に加え、さらに80℃で3時間撹拌を続け固形分25%、粒径0.2μの既架構敞小樹節粒子の水分散液Jを得た。このもののグル分率は80%であり、塩基価は1.0ミリ当量/8であった。

#### 製造例11

この間にステンレス製4なの円筒型容器に 純水2500部と酢酸15部を仕込み、ディスパー機件下で60℃に保持しておく、これ に上記樹脂混合物の621部を20分間に渡り除々に加えた後、60℃にて3時間機件を 続け、既架構微小樹脂粒子の水分酸液Hを得た。

このものの固形分は20%であり、また塩基 値は1.7ミリ=&当量/8であり、粒径をレ ーザー散乱法による粒径限定器(大塚電子社 製LP3000/3100)にて限定したと ころ0.1μであった。またこの水分散液に THFを加えた後遠心分離により不溶解分を 湖定したところ全固形分の95%であった。 (以下これをゲル分率と呼ぶ)

#### 製造例 9

製造例 1 と同様な 3 な 4 ツロフラスコに、 上記化合物 A - 1 、 1 4 2 8 部、上記化合物 B - 1 、 6 6 6 部及びエチレングリコールブ チルエーテル 4 0 6 部を仕込み、5 0 ℃で 1

## 製造例12

製造例1と同様な5は4ツロフラスコに、上記化合物A-4、1470部、トリメチロールプロバントリアクリレートエステル102部、エチレングリコールエチルエーテル123部を仕込み、50℃で1時間撹拌混合した後、純水2673部と乳酸40部の混合物を30分にわたって徐々に加えた後、70

でで 4 時間 撹拌を続けて、 固形分 2 5 %、 粒径 0 . 8 μ、塩基価 2 . 2 ミリ 8 当量 / 8 の 既架構改小樹脂粒子の水分散液 L を 得た。こ のもののゲル分率は 9 8 % であった。

#### 製造例13

t . . . .

製造例1 と同様な3 な4 ツロフラスコに、上記化合物 B - 2、1 2 5 0 部、トリメルカプトプロピオン酸トリメチロールプロパンコステル100部を仕込み、80℃で2時間復作混合した後、このうちの614部を70℃の拡水1877部と酢酸9部の混合物に20分にわたって徐々に投入し、その後60℃で3時間撹拌を続け、固形分20%、粒径0.54時間投子の水分散液Mを得た。この6ののゲル分率は90%であった。

#### 製造例14

製造例 1 と同様な 3 は 4 ツロフラスコに、 上記化合物 B - 3 、 1 3 3 3 部とエチレング リコールブチルエーテル 2 5 9 部を仕込み、

#### 製造例16

前記カチオン型水性樹脂45g、エチルセロソルブ45gと酸化チタン120gとカーボンブラック7gと塩基性ケイ酸鉛35gを1なマヨネーズビンに入れガラスビーズ300gを加えてクイックミルにて分散し顔料分散液を得た。

機件下で60℃にて、トリエチレンテトトラミン 100部を加え、60℃でさらに300%の769部を製造例8と同様にして、55%の純水1718部とと砂田は、5分間におけた。35%で3時間機件を続けてて3時間といる。数径1.7μ、場路での大りのサル分率は93%であった。

# カチオン型水性樹脂及びその水性分散液の製造例 製造例 1 5

清浄な 4 は 4 ツロフラスコでエピコート # 1 0 0 4 (シェル 辨製エピビス型エボキシ 樹脂) 1 9 0 0 gをエチレングリコールエチルエーテルを 7 0 0 gに溶解させ、ジエタノールアミン 2 0 0 gを加えて 6 0 ~ 6 5 ℃で 1 時間保持後 1 2 0 ℃に昇温し 1 時間保持する。 続いて 8 0 ℃まで冷却して、ブロックイソシアネート型硬化剤 E H - 1 1 7 - 2 0 (旭

次に4なステンレスバットに上記カチオン性制脂540gと上記顔料分散液252gとギ・酸8.5gを加えディスパーにて攪拌しながらイオン交換水2259.5gを徐々に加え、充分に混合して固形分20%のカチオン型水性分散液Pを得た。

# (実施例1~9及び比較例1,2)

上記既架橋微小樹脂粒子H~Nとカチオン型水性樹脂の水性分散液〇、Pとを所定の剤合で混合して調整したカチオン電脊塗料で、リン酸亜鉛処理したダル鋼板並びに、カッターナイフ刃(オルファ社製)にカチオン電脊塗し、外膜、ソルトスプレーテストを行った結果を第1表に示す。

第1表

Na.	実 施 例								比 較 例		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
カチオン電着塗料	0	0	0	0	0	P	P	Р	Р	0	Р
既架橋微小樹脂 粒子の水分散液	Н	н	н	1	J	К	L	M	N	なし	なし
添加量〔%〕(*1)	1	2	5	3	3	3	3	3	3		_
焼 付 条 件	170℃, 20分										
<b>塗膜厚〔μ〕</b>	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
塗 膜 外 観	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
耐リルトスフレー 性(*2)	2.5	2.3	26	25	25	28	28	24	25	28	27
エッチ防食性(#3)	5	3	0	0	2	1	1	0	3	200	180

(注)
(注)
(\*1): 微小樹脂粒子固形分のカチオン電着塗料固形分に対する重量百分率
(\*2): 試験板平面部にクロスカットを入れ。JIS Z 2371塩水噴霧試験960時間後のカット部よりの錦蝠[um]
(\*3): 前述のカッター刃に、平面部が20μとなるように塗装を行い、所定の焼付けを行い試験板をつくる。これを、そのエッチ部(刃部分)を上向きにしてソルトスプレー試験機にセットし、JIS Z 2371塩水噴霧試験168時間実施後のエッチ部の錦個数

### (発明の効果)

2 A 1 4

. .

· · · · · · ·

本発明の方法に従うと、従来と同様な良好 な外観、防錆力を保ったまま、優れたエッチ 部防鎖力を持ったカチオン電着強膜が得られ

特許出願人 神東塗料株式会社